第4章存储体系

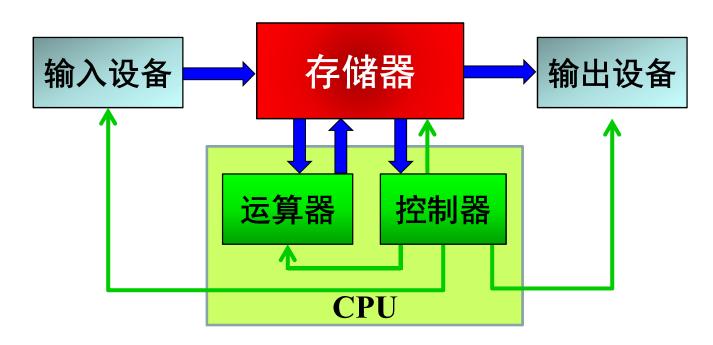
郑宏 副教授 计算机学院 北京理工大学

第四章 存储体系

学习内容:

- ■4.1 存储体系概念和并行存储系统
- ■4.2 虚拟存储系统
- ■4.3 高速缓冲存储器(Cache)
- ■4.4 Cache 主存 辅存三级层次
- ■ARM 存储系统

■现代计算机系统都以存储器为中心

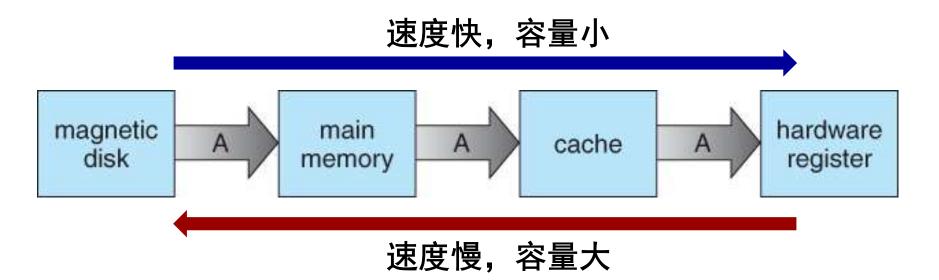


存储器是各种信息存储和交换的中心

- ■存储器
- 存储系统和存储器是两个 •存储数据的器件。完全不同的概念!
 - ●在一台计算机中,通常有多种存储器。
 - ●种类: 主存储器、Cache、通用寄存器、磁 盘存储器、磁带存储器、光盘存储器等。
 - ●材料工艺: ECL、TTL、MOS、磁表面、 激光、RAM、SRAM、DRAM等。
 - 访问方式:直接译码、先进先出、随机访问、 相联访问、块传送、文件组等。

- ■存储器(续)
 - 主存储器:存放正在运行的程序与数据。
 - ●辅助存储器: 存放等待运行的程序与数据。
 - ●通用寄存器组: 存放最经常用到的数据。

- ■存储系统(存储体系)
 - 两个或两个以上的速度、容量、价格不同的 存储器采用硬件,软件或软、硬件结合的办 法联接成的一个系统。



4.1.1 存储体系的引出

■存储器是计算机系统的核心部件之一, 其容量、速度和价格是必须要考虑的因 素。

■主要目标:

在尽可能低的价格下,提供尽可能高的速度及尽可能大的存贮容量。

高速度、低价格、大容量!

1. 容量、速度和价格的矛盾

大容量 希望能放得下所有软件

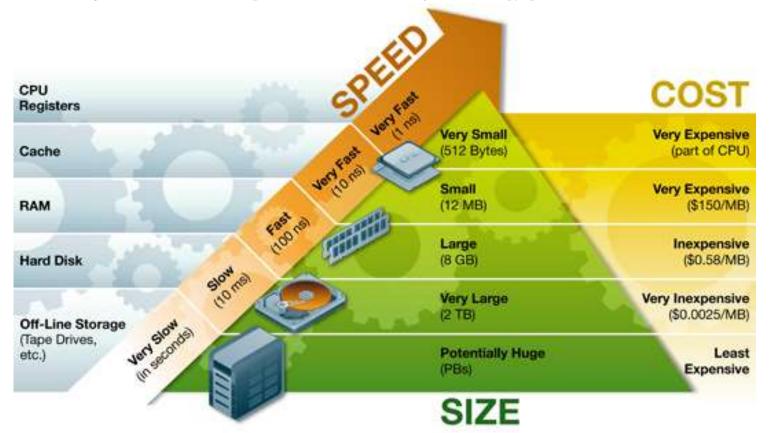
高速度尽量和CPU的速度相匹配

低价格 系统价格中较小而合理的比例

- ■但上述要求是相互矛盾的
 - 容量越大, 因延迟增加而使速度降低
 - 容量越大,存储体总体价格就越高
 - •速度越高,价格将越高

1. 容量、速度和价格的矛盾

■不同存储器的容量、速度、价格差异巨大。



■需要考虑怎样设置才能获得高性能价格比!

■容量

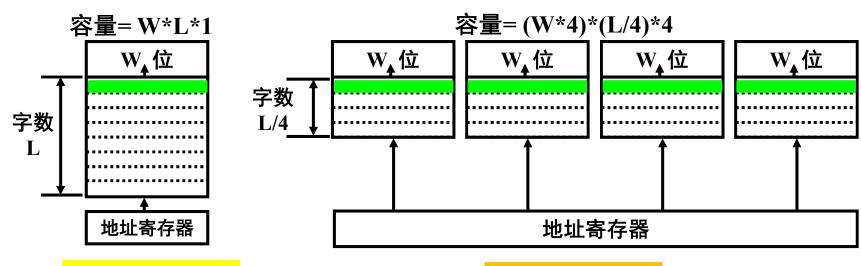
• S_M = W * L * m, 其中:

W:存储体的字长(位或字节)(工艺,设计)

L: 每个存储体的字数(工艺)

m:并行工作的存储体的个数(设计)

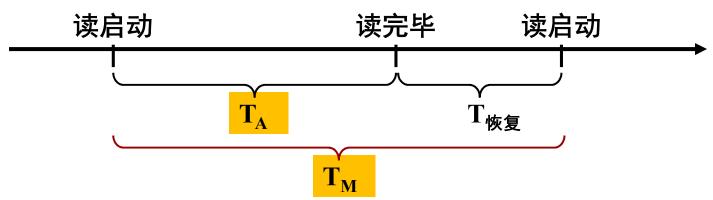
• 与存储器器件有关,也与设计有关。



_{计算} 单体单字存贮器

单体多字存贮器

- ■速度(访问时间 T_A 、存贮周期 T_M 和频宽 B_M)
 - ●访问时间T_A:存储器从接到访存读申请,到数据 被读到数据总线上所需要的时间,是CPU必须等 待的时间。
 - 存贮周期T_M: 连续启动一个存储体所需要的时间, 即存储器进行一次存/取所需要的时间,一般它总 比T_A大。



计算机体系结构

■速度(续)

- ●频宽(或带宽) B_M:表示存储器可以提供的数据 传输率,用每秒钟传送的位数或字节数表示。分 为最大(极限)频宽和实际频宽。
 - ◆最大(极限)频宽是存储器连续访问时所能提供的频宽。
 - ◆实际频宽是存储器实际工作时所能提供的频宽。

■速度(续)

- ●单体存贮器: B_M = W / T_M
- 多体或多字存贮器: $B_M = m \times W / T_M$
- 可以看出:它即与存储器器件有关,也与设计有关。

■价格

- ●可以用总价格 C 或 位价格 c 表示
- ●价格与容量成正比,与速度成反比

 $\mathbf{c} \propto \mathbf{S}_{\mathsf{M}}/\mathbf{T}_{\mathsf{M}} = \mathbf{W} \times \mathbf{L} \times \mathbf{m} / \mathbf{T}_{\mathsf{M}}$

可以看出:它即与存储器器件有关,也与设计有关。

- ■综上可见,在三个性能指标中:
 - •字数、 T_A 和 T_M 主要与器件工艺有关
 - •字长和存储体个数则可由系统设计者确定
 - ●改进工艺和设计可以解决矛盾

为满足系统对存储器的性能要求,可以 采取以下措施:

- (1) 改进工艺和技术,降低成本、提高速度
 - 问题: 只采用一种工艺的单一存储器无法同时满足上述三个方面的要求。

Memory 优化

DDR:

- DDR2
 - **♦** Lower power (2.5 V → 1.8 V)
 - Higher clock rates (266 MHz, 333 MHz, 400 MHz)
- DDR3
 - ◆1.5 V
 - **♦ 800 MHz**
- DDR4
 - ◆1-1.2 V
 - **◆1600 MHz**
- GDDR5 is graphics memory based on DDR3

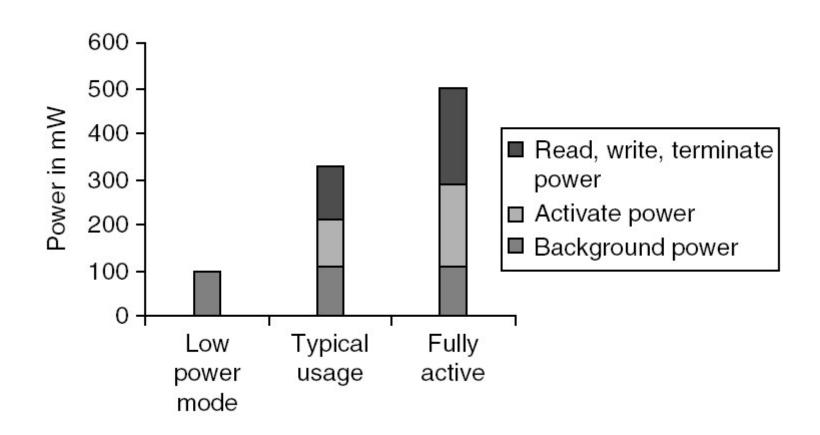
Memory Optimizations

- Graphics memory:
 - Achieve 2~5x bandwidth per DRAM vs. DDR3
 - **♦** Wider interfaces (32 vs. 16 bit)
 - **♦** Higher clock rate
 - Possible because they are attached via soldering instead of socketted DIMM modules

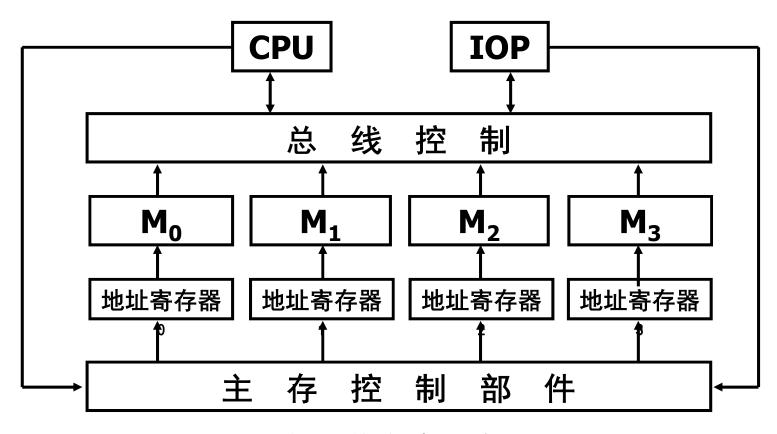
■ Reducing power in SDRAMs:

- Lower voltage
- Low power mode (ignores clock, continues to refresh)

Memory Power Consumption



■ (2) 构成并行主存系统(1/2)



多体单字交叉存贮器

- (2) 构成并行主存系统 (2/2)
 - 采用单一存储器,但在组成上引入并行和重叠技术,构成并行主存系统,即多体交叉存储器,在位价格基本不变的情况下,使主存的频宽得到较大的提高。
 - 问题:提高频宽的能力是有限的
 - ◆M 越多,负载变重,延时增加
 - ◆系统效率不是很高,因为指令的读取不是顺序的,转移指令使存贮系统效率下降。

- (3) 使用存储器系统(1/2)
 - 用不同工艺的多种存储器组成存贮器系统, 使信息以各种方式分布于不同的存储器上。
 - 例如:至少有主存和辅存两种存储器
 - ◆主存: 价格高、速度快、容量小, 存放程序的 活跃部分。
 - ◆ 辅存: 价格低、速度慢、容量大, 存放暂时不用的部分。

- (3) 使用存储器系统 (2/2)
 - ●问题: 主存速度仍不能满足CPU的要求
 - ●例如,在70年代,合理成本、足够容量的主 存的存储周期比CPU拍宽大一个数量级
- (4) 存储体系(存储层次)

4.1.2 并行存储系统

■特点:

在一个存储周期内可以访问到多个数据,从 而提高主存频宽。

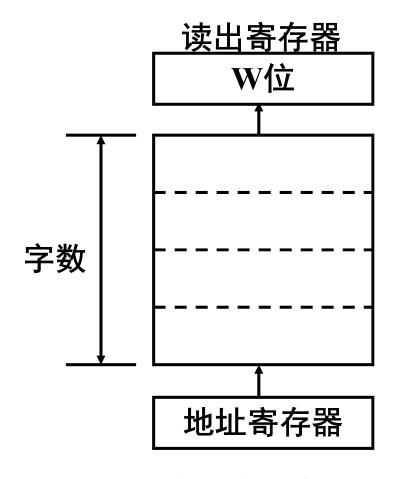
■类型:

- •单体多字
- 多体单字交叉存储器
- 多体多字交叉存储器

单体单字存贮器

- 有一个字长为₩位的存 贮器,一次可以访问一 个存贮器字。
- ■若存贮器字长与CPU字 长相等,其最大频宽为:

$$\mathbf{B}_{\mathbf{M}} = \mathbf{W} / \mathbf{T}_{\mathbf{M}}$$



单体单字存贮器

提高存储系统性能的途径:并行

- ■要提高频宽,只有设法提高存贮器字长 W 才行。有三种方案:
 - 单体多字存贮器
 - 多体单字交叉存贮器
 - 多体多字交叉存贮器

单体多字存贮器

增加存贮器的字长 (m倍),这样在一 个主存周期内就可以读出多个CPU字。 其最大频宽为:字数/4 B_M=m×W/T_M 地址寄存器

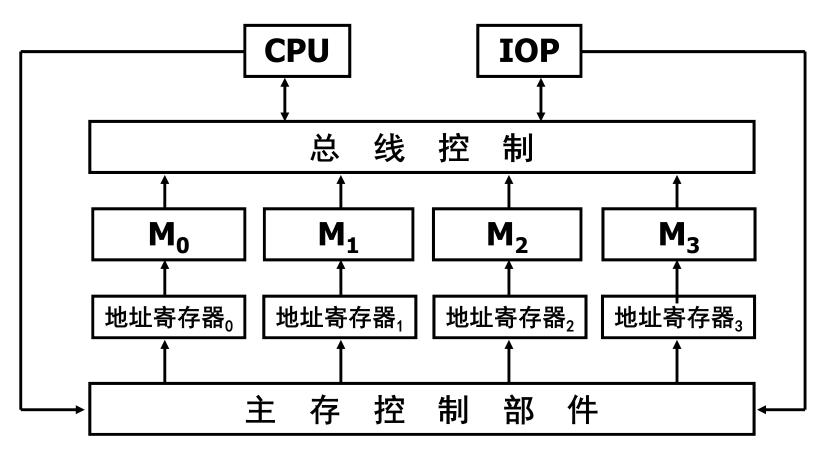
缺点:

- 需要位数足够多的寄存器;
- 多次访问总线。

单体多字存贮器

多体单字(多体交叉)存贮器

- ■由多个容量较小、字长较短的相同存贮器芯片 组成。
- ■每个芯片都有自己的地址译码、读/写驱动等 外围电路。
- 若每个存贮体字长都是一个CPU字的宽度, 让多个(m个)字长为W位的存贮体并行工作, 一次可以访问多个存贮器字。
- 其最大频宽为: B_M = m×W / T_M



多体单字交叉存贮器

■优点:

- 实际频宽比单体多字方式高,但总价格和器件的数量相差不多。
- 并行访问不同存储体。

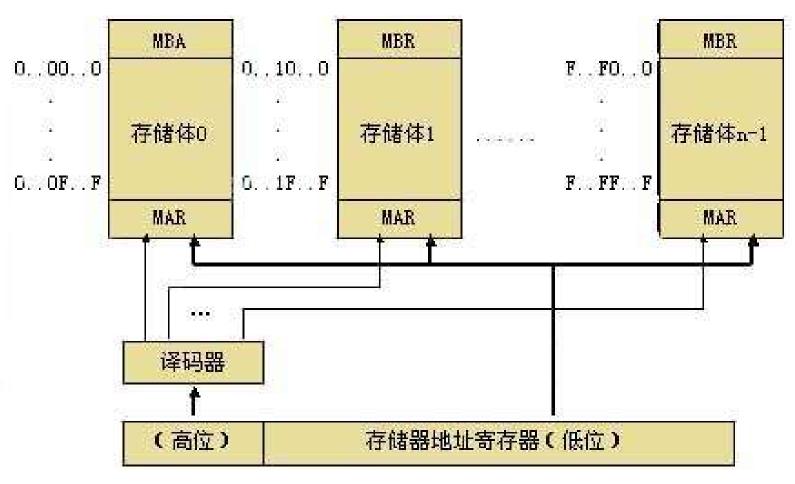
■缺点:

●访问冲突大

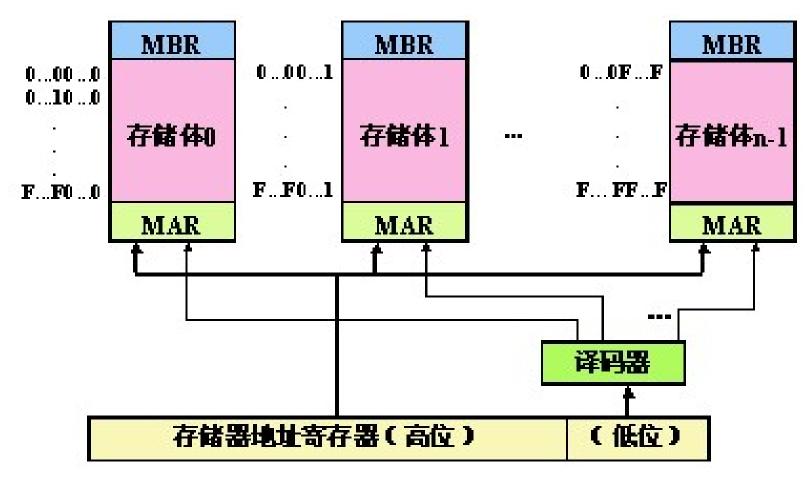
单体多字/多体单字主要问题:

- 1. 取指冲突
- 2. 读操作数冲突
- 3. 写数据冲突
- 4. 读写冲突

- ■为减少分体冲突, CPU字在主存中可按模m交叉编址。分为:
 - ●高位交叉
 - ◆实现方法:用地址码的高位部分区分存储体号
 - ◆主要目的:扩大存储器容量
 - ●低位交叉
 - ◆实现方法: 用地址码的低位部分区分存储体号
 - ◆主要目的:提高存储器访问速度



高位交叉访问存储器



低位交叉访问存储器

	主存储器数据寄存器							
-								
	0	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14	15
	16		• • •	19		• • •		23
\longrightarrow	24			• • •	• • •			31
	32			• • •	• • •			39
	40			• • •	• • •			47
	48			• • •	• • •			55
	56			• • •	• • •			63
								- \
Ч	体内地址(3位)				模块地址(3位)			

低位交叉访问存储器 - 8个存储体

由于采用交叉存储编址,对于任何CPU读写访问或与外设DMA传送,只要是对主存设字的成块传送,就可以实现多模块流水式并行存取,亦即使多个模块在任一时刻同时并行工作,大大提高存储器的带宽

由于CPU的速度比主存快, 同时从主存取出多条指令, 必然会提高机器的运行速 度。

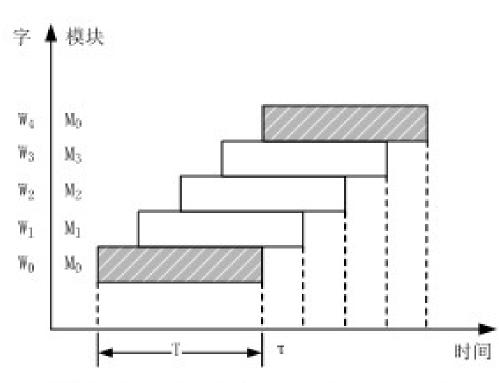
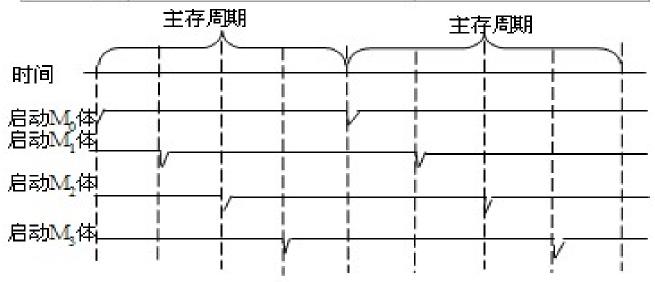


图 3-9 四模块交叉存储器的流水线方式存取示意图

低位交叉访问存储器

模4低位交叉编址(m=4, j=0,1,2,3)

模块M _j	地址編址序列 m*i+j	对应二进制地址码最 末二位的状态
M,	0, 4, 8, 12,, 4i+0,	00
M,	1,5,9,13, $4i+1,$	01
M,	2,6,10,14,,4i+2,	10
M,	3,7,11,15,,4i+3,	11



同时给出 多个地址, 同时访问 不同存储 体;分时 使用总线。 适合流水 线处理。

图 4个分体时后动的时间关系

低位交叉访问存储器

多体多字存贮器

■将多体单字存取与单体多字存取结合, 进一步提高了频宽。

■将上述能并行读出多个CPU字的主存系统称为并行存储系统。

4.1.2 并行存储系统

■存在的问题

提高m值,可以提高主存系统的最大频宽, 但主存的实际频宽并不随着m值的增加而线 性提高。

●原因在于:

- ◆m值越大,存贮器数据总线越长,总线上并联的负载越重,门的级数增加,传输延迟增加;
- ◆转移指令使系统的效率下降。而且数据分布的 离散性很大,因此实际的频宽可能还要低一些。

4.1.2 并行存储系统

- ■可见,单纯增大m值来提高并行主存系统的频宽十分有限,而且性能价格比会随着m的增大而下降。
- ■因此必须从系统结构上改进。

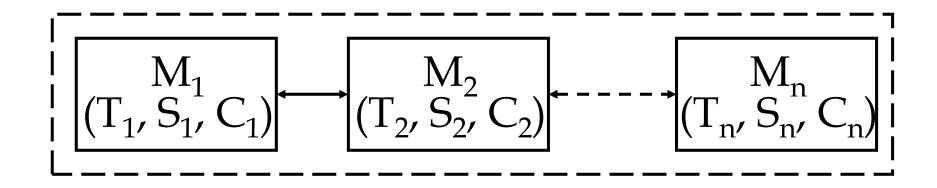
- ■为了解决单一种类存贮器的价格、容量 及速度之间的矛盾,计算机系统的存贮 系统总是利用多种不同的存贮器构成。
- ■如何组织这些不同的存贮器呢?

存储体系!

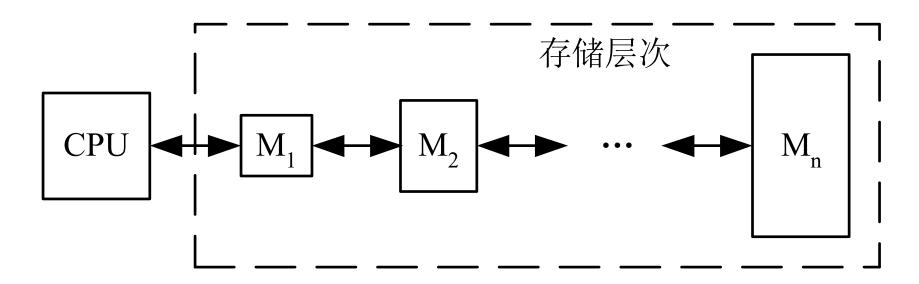
■定义:

- ●两个或两个以上速度、容量和价格各不相同的存储器用硬件、软件、或软件与硬件相结合的方法连接起来成为一个存储系统。
- 对应用程序员透明。从应用程序员看,它是 一个存储器。
 - ◆ 其速度接近速度最快的那个存储器,存储容量与容量最大的那个存储器相等,单位容量的价格接近最便宜的那个存储器。

从外部看:



 $T \approx \min(T_1, T_2, ..., T_n)$,用存储周期表示 $S \approx \max(S_1, S_2, ..., S_n)$,用MB或GB表示 $C \approx \min(C_1, C_2, ..., C_n)$,用每位的价格表示



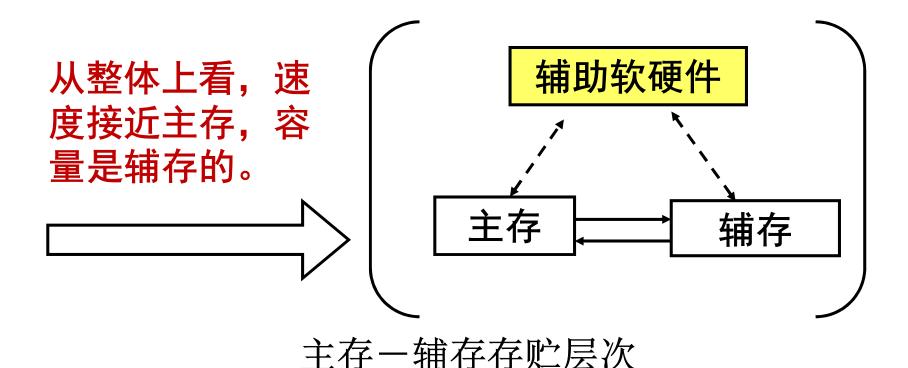
图多级存储层次

两个典型分支:

- 虚拟存储系统
- Cache存储系统

虚拟存储系统

- ■解决容量问题
 - 主存一辅存存储层次(二级存储层次)

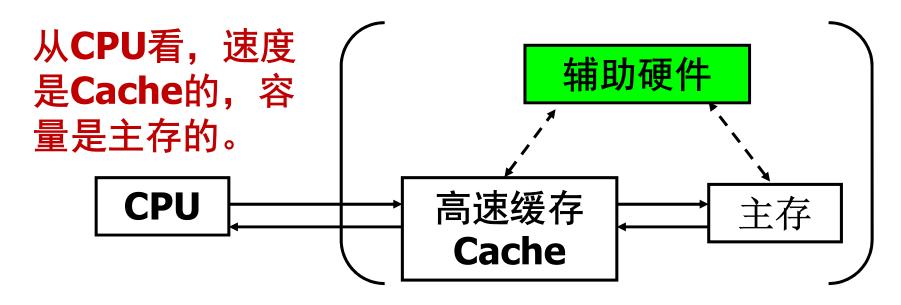


虚拟存储系统

- ■解决容量问题(续)
 - ●利用了I/O处理可与CPU并行操作的能力;
 - 借助操作系统、硬件等实现地址变换和程序 定位,实现主存和辅存之间的数据传送,使 主存、辅存构成了一个完整的整体。
 - •对应用程序员是透明;
 - 主存一辅存存贮层次的不断发展和完善,就 形成了虚拟存贮器。

Cache存储系统

- ■解决速度问题
 - ●Cache一主存存贮层次(二级存储层次)



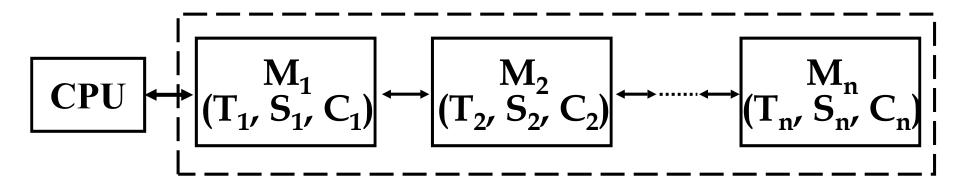
Cache一辅存存贮层次

Cache存储系统

- ■解决速度问题(续)
 - ●在CPU和主存之间增加一级速度快、容量小、位价格较高的高速缓冲存贮器(Cache)
 - •借助于辅助硬件实现 Cache和主存之间的传送, 使Cache和主存构成一个整体
 - 对应用程序员和系统程序员都是透明的。

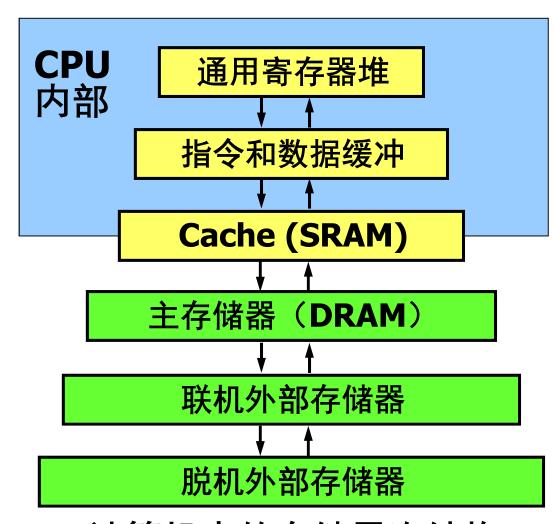
多级存贮层次

■二级存贮层次可以扩展到多级存贮层次



多级存贮层次

存储容量越来越大每位价格越来越便宜



计算机中的存储层次结构

访问速度越来越快

多级存贮层次

各级存储器的主要性能特性(1/2)

存储器层次	通用寄存器	缓冲栈	Cache
存储周期	< 10ns	< 10ns	10 - 60ns
存储容量	< 512B	< 512B	8K-2MB
价格\$c/KB	1200	80	3.2
访问方式	直接译码	先进先出	相联访问
材料工艺	ECL	ECL	SRAM
分配管理	编译器分配	硬件调度	硬件调度
带宽 MB/s	400-8000	400-1200	200-800

计算机体系结构

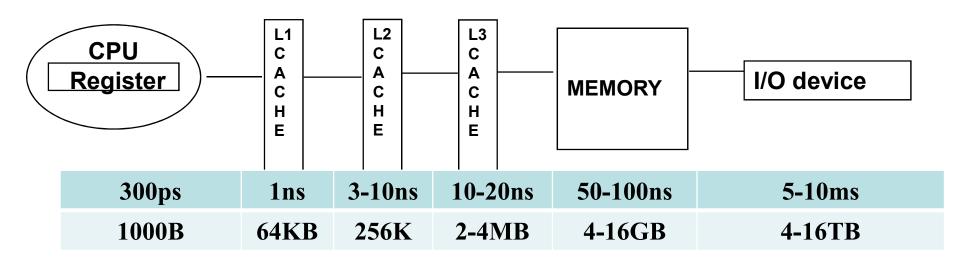
多级存贮层次

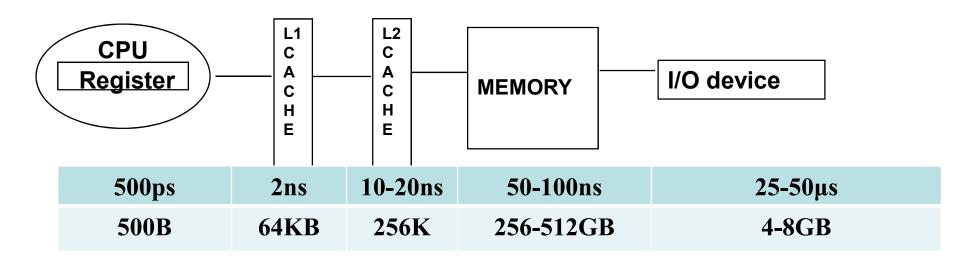
各级存储器的主要性能特性(2/2)

存储器层次	主存储器	磁盘存储器	脱机存储器
存储周期	60-300ns	10 - 30ms	2 - 20 min
存储容量	32M-1GB	1G-1TB	5G-10TB
价格\$c/KB	0.36	0.01	0.0001
访问方式	随机访问	块访问	文件组
材料工艺	DRAM	磁表面	磁、光等
分配管理	操作系统	系统/用户	系统/用户
带宽 MB/s	80-160	10-100	0.2 - 0.6

计算机体系结构 52

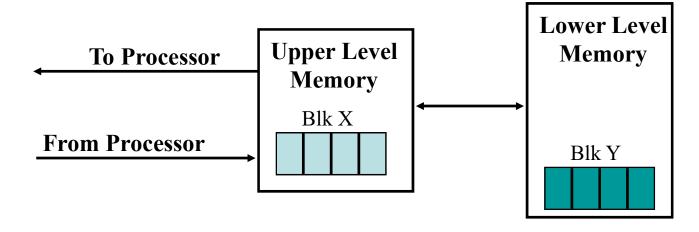
现代计算机系统的多级存储层次





计算机体系结构

- ■不同存贮层次之间的数据传送
 - ●程序或数据分布在不同层次的存贮器上;
 - 为了使存贮体系有效工作,当CPU要用到某个地 址的内容时,总是希望被访问的数据已经在M₁中;
 - 因此,需要在不同层次的存贮器传送数据。



- ■不同存贮层次之间的数据传送
 - ●把哪些数据从Mn传送到M1?
 - ●把数据放在M₁的什么地方?
 - 如果能预判出下步要访问的程序块,并提前 将它们取到M₁中,就可以使存贮体系有效 工作。
 - ●能否预判?程序局部性=预判的基础

程序局部性

■ 定义:

程序在执行时所用到的指令和数据的分布不是 随机的,而是相对地簇聚成块或页。它包括时 间局部性和空间局部性。

■时间局部性

最近的未来要用到的信息可能就是当前正在使用的信息——这是由程序的循环造成的。

■空间局部性

最近的未来要用到的信息可能就是当前信息的相邻信息——这是由程序的顺序执行造成的。

程序局部性

- ■基于局部性,可以得出如下结论:
 - M1 不必存放整个程序,只需存放近期使用过的块或页即可(时间局部性)。
 - ●调入时,一并把数据所在的块或页一起调入(空间局部性)。
- 预判的准确性是存贮层次设计好坏的主要标志, 很大程度上,取决于所使用的算法和地址映像 与变换方式。

多级存储层次的两个原则

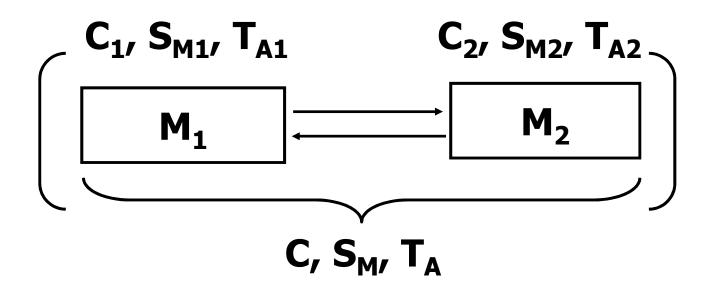
- ■原则1:一致性原则
 - 同一信息可以处于不同层次的存储器中。同一信息在不同层次存储器中的值应保持相同。
- ■原则2:包含原则
 - ●高层次存储器中的信息包含在低层次存储器中的信息中,即:

信息_{高层} ∈ 信息_{低层}

- ■有以下三个:
 - ●每位价格c
 - ●命中率**H**
 - \bullet 等效访问时间 T_{A}

■下面以二级存贮层次为例来分析

■二级存贮层次



■每位价格c

$$c = \frac{c_1 S_{M_1} + c_2 S_{M_2}}{S_{M_1} + S_{M_2}}$$

•为使 c 接近于 c_2 ,应使 $S_{M1} << S_{M2}$

- ■命中率 H (hit rate)
 - CPU产生的逻辑地址能在M₁中访问到的概率。
 - 命中率H可由实验或模拟方法获得。
 - 若逻辑地址流在 M_1 中访问到的次数为 R_1 ,在 M_2 中的访问次数为 R_2 ,则:

$$H = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

●显然,不命中率(缺失率 miss rate)=1-H

■ 等效访问时间 T_A

假设M₁访问和M₂访问是同时启动

$$T_A = HT_{A1} + (1 - H)T_{A2}$$

假设M₄访问和M₂访问不是同时启动

$$T_A = HT_{A1} + (1 - H)(T_{A1} + T_{A2})$$

= $T_{A1} + (1 - H)T_{A2}$

希望 T_A 接近 T_{A1} 为好。 访问效率 $e = T_{A1}/T_A$,越接近1越好。

■二级存储层次的访问效率

$$e = \frac{T_{A1}}{T_A} = \frac{T_{A1}}{HT_{A1} + (1 - H)T_{A2}} = \frac{1}{H + (1 - H) \times \frac{T_{A2}}{T_{A1}}}$$

- 存储系统的访问效率主要与命中率和两级 存储器的速度之比有关。
- 速度差不要太大
- 命中率越高越好

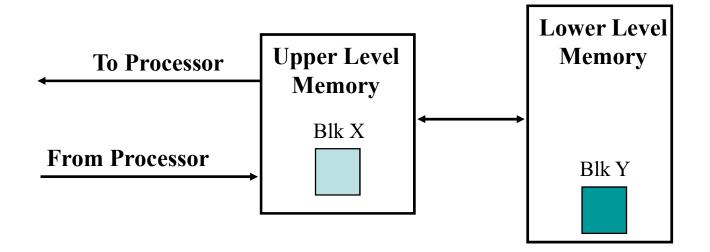
影响命中率的因素很多,例如:

- 程序的地址流
- 地址预判算法
- M₁的容量等

存储层次的性能参数(1/2)

- ■假设采用二级存储: M1 和 M2
 - ●M1和M2的容量、价格、访问时间分别为:

$$S_1 \cdot C_1 \cdot T_{A1}$$
 $S_2 \cdot C_2 \cdot T_{A2}$



存储层次的性能参数 (2/2)

- 存储层次的平均每位价格 C
 - \bullet C=(C₁*S₁+C₂*S₂)/(S₁+S₂)
- 命中(Hit): 访问的块在存储系统的较高层次上
 - 若一组程序对存储器的访问,其中 N_1 次在 M1 中找到所需数据, N_2 次在 M2 中找到数据 则
 - Hit Rate (命中率):存储器访问在较高层命中的比例 $H=N_1/(N_1+N_2)$
 - Hit Time(命中时间):访问较高层的时间, T_{A1}
- 缺失(Miss): 访问的块不在存储系统的较高层次上
 - Miss Rate (缺失率) = 1 (Hit Rate) = $1 H = N_2/(N_1 + N_2)$
 - 当在 M1 中没有命中时:一般必须从 M2 中将所访问的数据所在块搬到 M1 中, 然后 CPU 才能在 M1 中访问。
 - 设传送一个块的时间为 T_B , 即不命中时的访问时间为: $T_{A2}+T_B+T_{A1}=T_{A1}+T_{Miss}$ T_{Miss} 通常称为缺失开销。
- 平均访存时间:
 - 平均访存时间 $T_A = HT_{A1} + (1-H)(T_{A1} + T_M) = T_{A1} + (1-H)T_M$

存储层次的性能参数 (2/2)

- ■平均访存时间
 - AMAT = L1 Hit time + L1 Miss rate * L1 Miss penalty
 - L1 Miss penalty = L2 Hit time + L2 Miss rate * L2 Miss penalty
 - L2 Miss penalty = L3 Hit time + L3 Miss rate * L3 Miss penalty
 - L3 Miss penalty = Main memory hit time

存储层次的性能参数 (2/2)

■ 例: 某 4 级存储层次,其访问时间和缺失率分别为:

层级访问时间 缺失率

L1: 0.5 ns, 20%

L2: 1.8 ns, 5%

L3: 4.2 ns, 1.5%

Main memory: 70 ns, 0%

问: 平均访问时间时多少?

■解:

■例4-3:假设 T_2 =5 T_1 ,在命中率H为0.9和0.99两种情况下,分别计算存储系统的访问效率。

解:

当H=0.9时, e₁=1/(0.9+5(1-0.9))=0.72 当H=0.99时, e₂=1/(0.99+5(1-0.99))=0.96

■例4-4:在虚拟存储系统中,两级存储器的速度相差特别悬殊 $T_2=10^5 T_1$ 。如果要使访问效率e=0.9,问需要有多高的命中率?

解: 根据公式可得

$$0.9 = \frac{1}{H + (1 - H)10^5}$$

H = 0.99999

■能获得如此高的命中率吗?

- ■提高命中率的方法:程序局部性原理
 - ●不命中时,将M₂中相邻的几个单元中的数 据一起取出送入M₁。

预取后的命中率:
$$H' = \frac{H+n-1}{n}$$

其中:

H-原来的命中率

n-数据块大小×数据重复使用次数

不命中率降低n倍

■例4-5: 在一个Cache存储系统中,当 Cache的块大小为一个字时,命中率 H=0.8; 假设数据的重复利用率为5,计 算块大小为 4 个字时,Cache存储系统的 命中率是多少?假设 $T_2=5T_1$,分别计算 访问效率。

■ 例4-5:解

n=4×5=20,采用预取技术后,命中率提高

$$H' = \frac{H + n - 1}{n} = \frac{0.8 + 20 - 1}{20} = 0.99$$

Cache块为1个字大时, H=0.8, 访问效率为:

$$e_1 = 1/(0.8 + 5(1 - 0.8)) = 0.55$$

Cache块为4个字大时, H=0.99, 访问效率为:

$$e_2 = 1/(0.99 + 5(1 - 0.99)) = 0.96$$

- 例4-6: 在一个虚拟存储系统中, T2=10⁵ T1, 原来的命中率只有0.8, 如果访问磁盘存储器的数据块大小为4K字, 并要求访问效率不低于0.9, 计算数据在主存储器中的重复利用率至少为多少?
- ■解: 假设数据在主存储器中的重复利用率为m,

则:

$$0.9 = \frac{1}{H' + (1 - H') \cdot 10^5} \quad , \quad H' = \frac{0.8 + 4096m - 1}{4096m}$$

解方程组得m=44,即数据在主存储器中的重复利用率至少为44次。